

<リンクノート>

※介助・見学日の翌日、17時30分までに担当医の所属講座へ提出

班 番号

担当医 : 歯科クリニック・大学病院

氏名

科 () 科 ()

介助(見学)日 : 年 月 日 () : ~ :

処置内容 :

過去関連問題 : 国試 第107回 C-48 (補綴・クラブリ)

半焼結体を焼結して製作した補綴装置のフレームワークの写真を示す。
このフレームワークについて正しいのはどれか。1つ選べ。

- a 延性材料である。
- b エックス線透過性である。
- c 吸水性はレジンより大きい。
- d CAD/CAMによって製作される。
- e 焼結時の収縮量は金属の鑄造収縮量より大きい。

